

The Technical of Scanning Electron Microscope (SEM) Electron Gun Control

彭永宏、鍾翼能

E-mail: 9419820@mail.dyu.edu.tw

ABSTRACT

Different from Optical Microscope (OM) which use normal light source with optical lens to get the image . Scanning Electron Microscope (SEM) use Electron Beam as light source and electromagnetic coil through scanning method to get the image. Due to E-beam wavelength() is shorter than light source ,Therefore E-beam can get higher resolution . Nowadays , SEM has been used in many different area , such as hospital , semiconductor , research department and etc . The Purpose of this paper is to understand the principle and function of SEM which use in the semiconductor field . Then , focus on the consumable parts analysis of electron gun which avoid influence the image resolution .

Keywords : SEM、SE、Electron Gun、Aperture、Electron Beam、Scintillator、Extraction Voltage、Field Emission、Anode.

Table of Contents

封面內頁 簽名頁 授權書	iii 中文摘要
iv 英文摘要	v 謝謝
vi 目錄	vii 圖目錄
x 表目錄	xii 第
第一章 緒論	1 1.1 研究動機與背景
SEM 於半導體業之應用	1 1.2.1 CD (Critical Dimension) 量測
2 第二章 電子顯微鏡的原理與系統架構分析	1 1.2.2 晶片表面檢查與特性分析
3 2.1 電子顯微鏡的特性	3 2.2 SEM 成像原理介紹
3 2.2.1 離子幫浦(Ion pump)簡介	3 2.3 高真空系統介紹
8 2.3.1 離子幫浦(Ion pump)簡介	10 2.3.2 涡輪分子幫浦(Turbo Molecular pump)簡介
11 2.3.3 旋轉幫浦 (Rotary pump) 簡介	12 2.4 電子鎗光源介紹
14 2.4.1 電子鎗光源特性需求	15 2.4.2 場發射電子槍種類
Emission 基本原理	16 2.4.3
18 第三章 電子鎗系統維護與控制	21 3.1 影響電子鎗品質的主要因素分析
21 3.1.1 高真空系統不良	21 3.1.2 電子路徑及成像系統相關零件老化
22 3.1.3 電子光源的耗損	25 3.2 高真空系統的維護與控制
. 26 3.2.1 電子鎗及 Ion Pump 烘烤(Baking)	26 3.2.2 作電子鎗烘烤時機
27 3.3 電子路徑中相關零件更換	27 3.2.3 電子鎗高真空系統的重建方法
31 3.3.1 對物光圈孔片更換	31 3.3.2 二次電子檢知系統的 Scintillator 更換方法
33 3.4 電子鎗光源更換	35 3.4.1 TIP 更換時機
35 3.4.2 TIP 更換計畫	35 3.4.3 CFE TIP 更換方法
46 第四章 結果分析	36 3.4.4 SE TIP 更換方法
53 4.1 高真空系統的控制結果	53 4.1.1 S-6000
53 4.1.2 S-6000 系列控制結果	53 4.2 電子路徑中相關零件更換結果
57 4.3 電子鎗光源更換結果	59 4.3.1 CFE TIP 更換結果分析
59 4.3.2 SE TIP 更換結果分析	63 第五章 結論
67 參考文獻	68

REFERENCES

1. 汪建民, 材料分析, 中國材料科學學會, 1998.10. 2. 陳力俊, 材料電子顯微鏡, 精密儀器發展中心, 1999.09. 3. 陳力俊, 微電子材料與製程, 中國材料科學學會, 2000.11. 4. Joseph I. Goldstein et.al. " Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis ", Plenum, 1992. 5. David B.Williams & C. Barry Carter, " Transmission electron microscopy ", Plenum, 1996 6. JEOL "SEM Operation Manual", 1997 7. Hitachi S-8000 Series Service manual, 2000 8. Hitachi S-6000 Series Service manual, 1994 9. M.H. Loretto and R.E. Smallman, "Defect Analysis in Electron Microscopy" 10. A.W. Czanderna Ed., "Methods of Surface Analysis", Elsevier Scientific Publishing Co., 1984 11. D.J. O'Connor, B.A. Sexton and R. St.C. Smart Eds., "Surface Analysis Methods in Materials Science", Springer-Verlag, 1991 12. J. I. Goldstein, D. E. Newbury, P. Echlin, D. C. Joy, C. Fiori, and E. Lifshin, "Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis", Plenum, New York, 1984. 13. Hitachi S-8000 Series

